Patentansprüche:

5

10

15

30

- 1. Transistor-Anordnung zum Verringern von Rauschen,
- mit einem ersten und einem zweiten Feldeffekttransistor, von denen jeder einen Source-Anschluss und einen Drain-Anschluss aufweist sowie einen Steuer-Anschluss zum Anlegen eines ersten Signals oder eines zweiten Signals;
- bei der der Source-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors und der Source-Anschluss des zweiten Feldeffekttransistors miteinander gekoppelt sind;
- bei der der Drain-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors und der Drain-Anschluss des
 zweiten Feldeffekttransistors miteinander gekoppelt
 sind;
- mit einer Taktgeber-Einheit, die mit den
 Feldeffekttransistoren derart gekoppelt ist, dass sie
 den Feldeffekttransistoren alternierend das erste Signal
 und das zweite Signal bereitstellt mit einer AlternierFrequenz, die mindestens so groß ist wie die Eckfrequenz
 der Rauschcharakteristik der Feldeffekttransistoren,
 oder mit einer reziproken Alternier-Frequenz, die
 kleiner ist als eine mittlere Lebensdauer eines
 Besetzungszustands einer Störstelle im Grenzbereich
 zwischen Kanal-Bereich und Gate-isolierender Schicht der
 Feldeffekttransistoren,
 - o an den Steuer-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors das erste Signal und simultan
 an den Steuer-Anschluss des zweiten
 Feldeffekttransistors das zweite Signal anlegt;
 - o an den Steuer-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors das zweite Signal und
 simultan an den Steuer-Anschluss des zweiten
 Feldeffekttransistors das erste Signal anlegt.
 - 2. Transistor-Anordnung nach Anspruch 1, bei welcher der Steuer-Anschluss ein Gate-Anschluss oder ein

Substrat-Anschluss ist.

- 3. Transistor-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
- bei welcher

5

10

15

- o für den Fall, dass der Steuer-Anschluss des ersten und des zweiten Feldeffekttransistors ein Gate-Anschluss ist, der erste Feldeffekttransistor und der zweite Feldeffekttransitor einen Substrat-Anschluss als Zusatz-Steuer-Anschluss aufweisen;
 - o für den Fall, dass der Steuer-Anschluss des ersten Feldeffekttransistor und des zweiten Feldeffekttransistors ein Substrat-Anschluss ist, der erste Feldeffekttransistor und der zweite Feldeffekttransitor einen Gate-Anschluss als Zusatz-Steuer-Anschluss aufweisen;
- wobei die Zusatz-Steuer-Anschlüsse des ersten Feldeffekttransistor und des zweiten Feldeffekttransistors miteinander gekoppelt sind.
- 4. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der eines des ersten Signals und des zweiten Signals ein Nutzsignal und das jeweils andere Signal ein Referenzpotential ist oder bei der das erste Signal und das zweite Signal jeweils ein Referenzpotential ist.
 - 5. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei welcher der erste Feldeffekttransistor und der zweite Feldeffekttransistor baugleich sind.
- 30 6. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der das erste Signal und das zweite Signal an den Steuer-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors bzw. des zweiten Feldeffekttransistors mit einer Alternier-Frequenz alternierend angelegt sind, die größer ist als die Frequenzen eines Nutz-Frequenzbands eines zugeordneten Schaltkreises.
 - 7. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 6,

bei der zumindest einer der Substrat-Anschlüsse als Wannen-Anschluss von einem der beiden Feldeffekttransistoren, der in einer Wanne ausgebildet ist, eingerichtet ist.

- 8. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der beide Feldeffekttransistoren desselben Leitungstyps sind.
- 9. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
 10 die derart eingerichtet ist, dass von den beiden
 Feldeffekttransistoren jeweils einer in einem InversionsArbeitspunkt und der jeweils andere in einem Akkumulationsoder Verarmungs-Arbeitspunkt betreibbar ist.
- 15 10. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei welcher

20

25

- der Steuer-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors mit einem ersten Schaltelement gekoppelt ist, welches mittels eines ersten Taktsignals mit einer Alternier-Frequenz schaltbar ist;
- der Steuer-Anschluss des zweiten Feldeffekttransistors mit einem zweiten Schaltelement gekoppelt ist, welches mittels eines zweiten Taktsignals, das zu dem ersten Taktsignal komplementär ist, mit der Alternier-Frequenz schaltbar ist;
- wobei mittels des jeweiligen Schaltelements an den jeweiligen Steuer-Anschluss des jeweiligen Feldeffekttransistors mit der Alternier-Frequenz alternierend das erste oder das zweite Signal anlegbar ist.
- 11. Transistor-Anordnung nach Anspruch 10,
 bei der das erste Schaltelement und das zweite Schaltelement
 eine erste Schalt-Transistoren-Anordnung bzw. eine zweite

 Schalt-Transistoren-Anordnung sind, an deren jeweiligen GateAnschluss das jeweilige Taktsignal anlegbar ist und wobei ein
 jeweiliger Source-/Drain-Anschluss eines jeweiligen Schalt-

Transistors mit dem Steuer-Anschluss des jeweiligen Feldeffekttransistors gekoppelt ist.

- 12. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 5 die auf und/oder in einem Silicon-on-Insulator-Substrat gebildet ist.
 - 13. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, die in Analog-Schaltungstechnik realisiert ist.
 - 14. Transistor-Anordnung nach Anspruch 12 oder 13, mit mindestens einem zusätzlichen Feldeffekttransistor,

10

15

20

- wobei jeder des mindestens einen zusätzlichen
 Feldeffekttransistors einen Source-Anschluss und einen
 Drain-Anschluss aufweist sowie einen Steuer-Anschluss,
 an den das erste Signal oder das zweite Signal anlegbar
 ist;
- bei der der Source-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors und der Source-Anschluss des
 zweiten Feldeffekttransistors mit dem Source-Anschluss
 von jedem des mindestens einen zusätzlichen
 Feldeffekttransistors gekoppelt sind;
 - bei der der Drain-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors und der Drain-Anschluss des zweiten Feldeffekttransistors mit dem Drain-Anschluss von jedem des mindestens einen zusätzlichen Feldeffekttransistors gekoppelt sind;
- wobei die Transistor-Anordnung derart eingerichtet ist, dass in einem ersten Betriebszustand an den SteuerAnschluss des ersten Feldeffekttransistors oder des zweiten Feldeffekttransistors oder genau eines des mindestens einen zusätzlichen Feldeffekttransistors das erste Signal und simultan an die Steuer-Anschlüsse von allen anderen Feldeffekttransistoren das zweite Signal angelegt wird, wobei in nachfolgenden Betriebszuständen das erste Signal sukzessive an den Steuer-Anschluss von jeweils einem der übrigen Feldeffekttransistoren

angelegt wird und simultan das zweite Signal an die Steuer-Anschlüsse von allen anderen Feldeffekttransistoren angelegt wird.

- 5 15. Transistor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Taktgeber-Einheit derart eingerichtet ist, dass sie den Feldeffekttransistoren alternierend die Signale mittels gegeneinander verschobenen Taktsignalen bereitstellt.
- 10 16. Transistor-Anordnung nach Anspruch 14, bei der die Taktgeber-Einheit derart eingerichtet ist, dass sie die Taktsignale zum Verringern des Aufheizens der auf und/oder in dem Silicon-on-Insulator-Substrat gebildeten Feldeffekttransistoren und/oder zum Verringern des Floating-15 Body-Effekts der auf und/oder in dem Silicon-on-Insulator-Substrat gebildeten Feldeffekttransistoren vorgibt.
- 17. Integrierter Schaltkreis mit mindestens einer Transistor-Anordnung nach einem der 20 Ansprüche 1 bis 16.
 - 18. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 17, eingerichtet als
 - Differenzstufe-Schaltkreis:
- 25 Stromquelle-Schaltkreis;

- Stromspiegel-Schaltkreis; oder
- Operationsverstärker-Schaltkreis.
- 19. Verfahren zum Verringern des Rauschens von30 Feldeffekttransistoren,
 - bei dem ein erster Feldeffekttransistor und ein zweiter Feldeffekttransistor miteinander verschaltet werden, wobei jeder der Feldeffekttransistoren einen Source-Anschluss und einen Drain-Anschluss aufweist sowie einen Steuer-Anschluss zum Anlegen eines ersten oder eines zweiten Signals;
 - bei dem der Source-Anschluss des ersten

Feldeffekttransistors und der Source-Anschluss des zweiten Feldeffekttransistors miteinander gekoppelt werden;

bei dem der Drain-Anschluss des ersten
Feldeffekttransistors und der Drain-Anschluss des
zweiten Feldeffekttransistors miteinander gekoppelt
werden;

5

20

- bei dem den Feldeffekttransistoren alternierend das erste Signal und das zweite Signal bereitgestellt wird
 mit einer Alternier-Frequenz, die mindestens so groß ist wie die Eckfrequenz der Rauschcharakteristik der Feldeffekttransistoren, oder mit einer reziproken Alternier-Frequenz, die kleiner ist als eine mittlere Lebensdauer eines Besetzungszustands einer Störstelle im Grenzbereich zwischen Kanal-Bereich und Gateisolierender Schicht der Feldeffekttransistoren,
 - o an den Steuer-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors das erste Signal und simultan
 an den Steuer-Anschluss des zweiten
 Feldeffekttransistors das zweite Signal angelegt
 wird;
 - o an den Steuer-Anschluss des ersten
 Feldeffekttransistors das zweite Signal und
 simultan an den Steuer-Anschluss des zweiten
 Feldeffekttransistors das erste Signal angelegt
 wird.
- 20. Verfahren nach Anspruch 19,bei welcher als Steuer-Anschluss ein Gate-Anschluss oder ein30 Substrat-Anschluss verwendet wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 20, bei dem mittels des alternierenden Anlegens der ersten und zweiten Signale die Quasi-Fermi-Energie in einem Grenzbereich zwischen Kanal-Bereich und Gate-isolierender Schicht der Feldeffekttransistoren periodisch um einen Wert verändert wird, der größer ist als das Produkt aus der Boltzmann-

Konstante und der absoluten Temperatur.

- 22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, bei dem mittels des alternierenden Anlegens der ersten und zweiten Signale die Quasi-Fermi-Energie in einem Grenzbereich zwischen Kanal-Bereich und Gate-isolierender Schicht der Feldeffekttransistoren periodisch um zwischen ungefähr 100meV und ungefähr 1eV verändert wird.
- 10 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 22, bei dem die Anordnung der Feldeffekttransistoren auf und/oder in einem Silicon-on-Insulator-Substrat gebildet wird.
- 24. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23,
 bei dem das erste Signal und das zweite Signal derart
 alternierend an die Steuer-Anschlüsse des ersten
 Feldeffekttransistors und des zweiten Feldeffekttransistors
 angelegt werden, dass das Aufheizen der auf und/oder in dem
 Silicon-on-Insulator-Substrat gebildeten
- 20 Feldeffekttransistoren verringert wird und/oder der Floating-Body-Effekt der auf und/oder in dem Silicon-on-Insulator-Substrat gebildeten Feldeffekttransistoren verringert wird.